

证券代码：688093

证券简称：世华科技

## 苏州世华新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	特定对象调研、现场参观
参与单位名称	永卓控股、致合资管、个人投资者（以上排名不分先后）
时间	2026年6月5日、2026年6月8日
地点	公司会议室
总接待次数	2场
公司接待人员姓名	董事会秘书：计毓雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.公司目前在建项目的进度介绍。</b> 答：公司 2025 年度定增项目“光学显示薄膜材料扩产项目”建设进展顺利，目前厂区已完成主体结构封顶，部分生产设备即将陆续到厂安装，预计 2027 年初进入试运行，公司正在加快该项目建设，争取早日实现投产。上海“创新中心项目”已投入使用，前期披露的延期公告主要是指剩余 2,100 万元左右的募集资金拟在后续陆续使用。另外，公司位于张家港的“高性能光学和集成电路高分子材料项目”预计将于今年年内开工建设，目前各项前期工作正按计划有序推进。</p> <p><b>2.偏光片保护膜的市场情况介绍。</b> 答：偏光片保护膜是显示面板偏光片构件中重要组成部分，按照公开信息测算，2024 年偏光片保护膜市场规模预计为 50 多亿人民币，主要由国际厂商在供应，国产化率较低。世华在偏光片保护膜领域已实现多年的规模化量产和销售，目前正处于扩产阶段。</p> <p><b>3.公司在集成电路领域的产品介绍。</b> 答：感光干膜系列产品是公司目前在集成电路领域的主要产品线，通过多年技术储备，公司产品具备高解析、强附着、宽制程窗口、低析出、高盖孔等优势，已开始实现小批量出货，目前持续进行多元化客户开拓及验证中。感光干膜是 PCB 制程中的核心图形转移材料，通过紫外光聚合反应形成高精度抗蚀掩膜，直接决定线路解析度、图形垂直度、尺寸稳定性与制程良率。</p> <p><b>4.随着公司业务结构的调整，未来毛利率情况如何？</b> 答：公司业务结构正持续优化，各业务板块经营逻辑有所差异，毛利率本身存在天然区别，受产品结构、产能利用率等多重因素影响，公司综合毛利率或将</p>

呈现阶段性变动。公司将持续通过丰富材料产品矩阵、提高运营效率、推进技改降本等方式，持续夯实盈利水平，毛利率具体变动请以公司定期报告为准。

**5. 公司今年上游原材料成本压力如何？**

答：上游部分化工原材料受市场环境等综合因素影响，价格呈现阶段性波动特征。原材料价格变动引发的成本影响短期内客观存在。公司将持续研判原料价格走势，动态优化采购与经营策略，积极应对外部市场变化，保障公司生产经营平稳有序开展。

**6. 公司的竞争优势是什么？**

答：经过十多年发展沉淀，公司主要具备以下核心优势：技术研发创新优势，公司始终专注于功能性材料的自主研发创新，在合成改性、提纯分散、材料设计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技术能力，具有充足的产品技术储备和丰富的行业应用经验，可以为客户提供优质的材料解决方案；快速响应与配套服务优势，公司重视为客户提供专业、高效的服务响应，对客户的产品需求和痛点进行专业的评估，并结合应用场景提供解决方案；另外，公司通过精益管理、生产工艺水平的提高不断强化成本优势、提升质量管控水平，持续为供应链创造价值。

**7. 请介绍下公司的发展规划？**

答：目前公司正处在战略转型升级与新业务有序布局的关键阶段，面对复杂的外部环境，在电子材料板块，公司正在持续优化客户结构与产品结构，产品发展策略将由定制化导向向标准化产品线为主、定制化业务为辅的方向升级，同时横向拓展集成电路、交通运输等多个领域；光学材料板块，公司将持续丰富细分产品矩阵，将结合行业发展与研发节奏，稳步推进多类光学新材料的研产落地与市场拓展。